

2021年 月 日現在

ふりがな		
氏名		
生年月日	西暦	年 月 日 (満 歳) 男・女
携帯TEL	()	—
E-mail		@
現住所TEL	()	—
ふりがな		
現住所	〒	
ふりがな		
休暇中住所	〒 TEL () —	
年(西暦)	月	学 歴 (高等学校卒業より記載、大学や院は学科・専攻まで記載)
20		
20		
20		
20		
20		
20		
希望受験地に○		神戸(本社) / 東京(東京支店)
研究課題(ゼミ等)		
大学・院での“学び”を通してどんな力が身に付きましたか。その力を当社でどう活かしていきたいですか。		
<p>あなたが興味を持っている商品やサービスをあげてください。 その上で当社の製品開発において、取り組んでみたいことを記載して下さい。</p>		
あなたの“将来の夢”を教えてください。		
<p>あなたの“将来の夢”を教えてください。</p>		
資格		
参加したインターンシップや説明会があれば記載して下さい	(インターンシップ: 月 日開催)	(説明会: 月 日開催)

写真を貼る位置

縦4cm×横3cm

